

基板実装技術（製品の生産技術業務 / グローバル環境 / 実装工程の確立）

光学機器メーカーでの募集です。 プロセスエンジニア（半導体）のご経験のある方は...

Job Information

Recruiter
JAC Recruitment Co., Ltd.

Hiring Company
光学機器メーカー

Job ID
1589110

Industry
Electronics, Semiconductor

Job Type
Permanent Full-time

Location
Tokyo - Other Areas

Salary
4.5 million yen ~ 7 million yen

Work Hours
08:45 ~ 17:30

Holidays
詳細は求人ご紹介時にご案内いたします。

Refreshed
November 1st, 2026 08:00

General Requirements

Career Level
Mid Career

Minimum English Level
None

Minimum Japanese Level
Native Level

Minimum Education Level
Bachelor's Degree

Visa Status
Permission to work in Japan required

Job Description

【求人No NJB2288472】
海外との会議や出張などグローバルな働き方ができる工場のラインでの仕事だけでなく、製品の企画・施策、試作や検証などではモノづくりにも関わる仕事となります。

■業務内容
製品の生産技術（基板実装技術）業務。設計前段階から設計部門に参画し実装工程を確立させる業務。
（実装設備の導入からライン立ち上げ/治工具などの設計・手配 など）設計から製造現場まで幅広い業務に携わることができます。
将来的に希望や適正に応じて、海外駐在にチャレンジいただくこともあります。

■海外駐在時の業務例
工場ラインにおける新製品ライン構築や治工具の手配などの新製品導入業務、生産効率改善や工程不良削減などの工程改善業務。現地スタッフのチーム管理や人材育成業務。

Required Skills

■必須
基板実装技術経験、基板実装製造経験、又はそれらの技術と知識を経験、習得したいという意欲のある方

■歓迎
・弊社海外工場（ベトナム工場）での活躍に意欲、興味のある方

Company Description

ご紹介時にご案内いたします